

檔 號：
保存年限：

台灣發明商品促進協會 函

地址：105台北市松山區八德路二段400號7樓

承辦人：賴淑玲

電話：02-8772-3898#19

Email：wiipal68@wiipa.org.tw

受文者：屏東縣立大同高級中學

發文日期：中華民國113年6月11日

發文字號：台發學字第1130061104號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1130061104_Attach1.pdf、1130061104_Attach2.docx)

主旨：敬邀 貴校師生參加「2024第11屆高雄國際發明暨設計展」。

說明：

- 一、台灣發明商品促進協會，深耕台灣發明32載，集結專業團隊及掌控全球脈動，擅長整合跨國資源，有效提升參展效益。
- 二、「2024第11屆高雄國際發明暨設計展」將於113年12月5日至12月7日在高雄展覽館舉辦，敬邀 貴校師生參賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加。
- 三、早鳥報名加碼專案，補助「曼谷國際發明展」參展費。
- 四、即日起報名至113年10月15日止，洽詢專線(02)8772-3898分機19賴小姐或email至wiipal68@wiipa.org.tw。

正本：基隆市立中山高級中學、基隆市立安樂高級中學、基隆市立暖暖高級中學、二信學校財團法人基隆市二信高級中學、輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心高級中學、國立基隆女子高級中學、國立基隆高級中學、臺北市立大同高級中學、臺北市立大直高級中學、臺北市立大理高級中學、臺北市立中山女子高級中學、臺北市立中正高級中學、臺北市立中崙高級中學、臺北市立內湖高級中學、臺北市立第一女子高級中學、臺北市立永春高級中學、臺北市立成功高級中學、臺北市立西松高級中學、臺北市立成淵高級中學、臺北市立百齡高級中學、臺北市立育成高級中學、臺北市立松山高級中學、臺北市立和平高級中學、臺北市立明倫高



級中學、臺北市立建國高級中學、臺北市立南港高級中學、臺北市立南湖高級中學、臺北市立華江高級中學、臺北市立陽明高級中學、臺北市立景美女子高級中學、臺北市立復興高級中學、臺北市立萬芳高級中學、臺北市立麗山高級中學、幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校、臺北市私立大同高級中學、臺北市私立大誠高級中學、臺北市私立文德女子高級中學、臺北市私立方濟高級中學、臺北市私立再興高級中學、臺北市私立東山高級中學、臺北市私立延平高級中學、財團法人臺北市私立延平高級中學、財團法人臺北市私立金甌女子高級中學附設臺北市私立幼兒園、臺北市私立金甌女子高級中學、臺北市私立泰北高級中學、韻鏗學校財團法人臺北市協和祐德高級中等學校、臺北市私立強恕高級中學、臺北市私立景文高級中學、華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校、臺北市私立滬江高級中學、臺北市私立衛理女子高級中學、財團法人臺北市私立靜修高級中學、臺北市私立靜修高級中學、臺北市私立薇閣高級中學、國立臺灣師範大學附屬高級中學、國立高雄師範大學附屬高級中學、天主教光仁學校財團法人新北市光仁高級中學、新北市私立竹林高級中學、東海中學學校財團法人新北市東海高級中學、金陵學校財團法人新北市金陵女子高級中學、南山學校財團法人新北市南山高級中學、剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學、鄭義燕學校財團法人新北市私立格致高級中等學校、新北市私立徐匯高級中學、天主教崇光學校財團法人新北市崇光高級中學、新北市私立淡江高級中學、崇義學校財團法人新北市崇義高級中學、天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學、新北市私立醒吾高級中學、辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學、新北市立三重高級中學、新北市立中和高級中學、新北市立林口高級中學、新北市立板橋高級中學、新北市立泰山高級中學、國立華僑高級中等學校、新北市立新店高級中學、新北市立新莊高級中學、新北市立三民高級中學、新北市立永平高級中學、新北市立石碇高級中學、新北市立安康高級中學、新北市立秀峰高級中學、新北市立金山高級中學、新北市立明德高級中學、新北市立海山高級中學、新北市立清水高級中學、新北市立樹林高級中學、新北市立錦和高級中學、新北市立雙溪高級中學、臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校、大興學校財團法人桃園市大興高級中等學校、六和學校財團法人桃園市六和高級中等學校、光啟學校財團法人桃園市光啟高級中等學校、至善學校財團法人桃園市至善高級中等學校、桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校、治平學校財團法人桃園市治平高級中等學校、天主教振聲學校財團法人桃園市振聲高級中等學校、啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校、復旦學校財團法人桃園市復旦高級中等學校、新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校、國立中央大學附屬中壢高級中學、桃園市立內壢高級中等學校、桃園市立武陵高級中等學校、桃園市立桃園高級中等學校、桃園市立陽明高級中等學校、桃園市立楊梅高級中等學校、桃園市立永豐高級中等學校、桃園市立平鎮高級中等學校、新竹市立成德高級中學、新竹市立香山高級中學、新竹市立建功高級中學、新竹市世界高級中學、新北市立光復高級中學、新竹市私立光復高級中學、新竹市私立磐石高級中學、新竹市私立曙光女子高級中學、國立新竹科學園區實驗高級中等學校、國立新竹女子高級中學、國立新竹高級中學、新竹縣仰德高級中學、新竹縣私立忠信高級中學、臺灣省新竹縣私立東泰高級中學、新竹縣私立義民高級中學、國立竹北高級中學、國立竹東高級中學、新竹縣立湖口高級中學、苗栗縣私立大成高級中學、苗栗縣私立君毅高級中學、苗栗縣私立建臺高級中學、國立竹南高級中學、國立卓蘭高級中等學校、國立苗栗高級中學、國立苑裡高級中學、苗栗縣立苑裡高級中學、苗栗縣立興華高級中學、臺中市立大甲高級中等學校、國立中科實驗高級中學、臺中市立中港高級中學、臺中市立文華高級中等學校、臺中市立大里高級中學、臺中市私立弘文高級中學、臺中市私立玉山

高級中學、臺中市私立立人高級中學、臺中市立后綜高級中學、臺中市立西苑高級中學、宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學、臺中市立忠明高級中學、臺中市明台高級中學、臺中市私立明道高級中學、明德學校財團法人臺中市明德高級中學、財團法人東海大學附屬高級中等學校、臺中市立東山高級中學、臺中市立長億高級中學、臺中市青年高級中學、臺中市私立致用高級中學、國立中興大學附屬高級中學、常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學、臺中市立清水高級中等學校、臺中市立惠文高級中學、臺中市華盛頓高級中學、臺中市私立慈明高級中學、臺中市私立新民高級中學、臺中市立新社高級中學、葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學、臺中市私立僑泰高級中學、嘉陽學校財團法人臺中市嘉陽高級中學、臺中市立臺中第一高級中等學校、臺中市立臺中第二高級中等學校、臺中市立臺中女子高級中等學校、臺中市私立衛道高級中學、臺中市私立曉明女子高級中學、臺中市私立嶺東高級中學、臺中市立豐原高級中等學校、南投縣私立五育高級中學、國立中興高級中學、國立竹山高級中學、國立南投高級中學、國立暨南國際大學附屬高級中學、南投縣立旭光高級中學、彰化縣私立文興高級中學、正德學校財團法人彰化縣正德高級中學、彰化縣私立精誠高級中學、國立員林高級中學、國立鹿港高級中學、國立溪湖高級中學、國立彰化女子高級中學、國立彰化高級中學、彰化縣立二林高級中學、雲林縣私立文生高級中學、雲林縣私立正心高級中學、雲林縣私立永年高級中學、雲林縣私立巨人高級中學、揚子學校財團法人雲林縣揚子高級中等學校、義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學、國立斗六高級中學、國立北港高級中學、國立虎尾高級中學、雲林縣立斗南高級中學、雲林縣立麥寮高級中學、嘉義市私立仁義高級中學、嘉義市私立輔仁高級中學、嘉義市私立嘉華高級中學、嘉義市私立興華高級中學、國立嘉義女子高級中學、國立嘉義高級中學、嘉義縣私立同濟高級中學、嘉義縣私立協同高級中學、嘉義縣私立協志高級工商職業學校、國立東石高級中學、臺南市六信高級中學、臺南光華學校財團法人臺南市光華高級中學、臺南市私立長榮女子高級中學、臺南市私立長榮高級中學、臺南市德光高級中學、臺南市私立瀛海高級中學、國立臺南第一高級中學、國立臺南第二高級中學、國立臺南女子高級中學、國立臺南家齊高級中等學校、臺南市私立明達高級中學、臺南市私立南光高級中學、臺南市私立港明高級中學、臺南市私立新榮高級中學、方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學、興國學校財團法人臺南市興國高級中學、國立北門高級中學、國立後壁高級中學、國立善化高級中學、國立新化高級中學、國立新營高級中學、國立新豐高級中學、臺南市立大灣高級中學、高雄市立三民高級中學、高雄市立小港高級中學、高雄市立中山高級中學、高雄市立中正高級中學、高雄市立左營高級中學、高雄市立前鎮高級中學、高雄市立高雄女子高級中學、高雄市立高雄高級中學、高雄市立鼓山高級中學、高雄市立新莊高級中學、高雄市立瑞祥高級中學、高雄市立新興高級中學、高雄市私立大榮高級中學、立志學校財團法人高雄市立志高級中學、天主教明誠學校財團法人高雄市明誠高級中學、國立中山大學附屬國光高級中學、高雄市私立復華高級中學、天主教道明學校財團法人高雄市道明高級中學、中正國防幹部預備學校、高雄市私立正義高級中學、佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學、新光學校財團法人高雄市新光高級中學、國立鳳山高級中學、國立岡山高級中學、國立旗美高級中學、國立鳳新高級中學、高雄市立文山高級中學、高雄市立仁武高級中學、高雄市立六龜高級中學、高雄市立林園高級中學、高雄市立路竹高級中學、高雄市立福誠高級中學、屏東縣私立美和高級中學、陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學、國立屏東女子高級中學、國立屏東高級中學、國立潮州高級中學、屏東縣立大同高級中學、屏東縣立來義高級中學、屏東縣立枋寮高級中學、中道學校財團法人宜蘭縣中道高級中學、宜蘭縣私立慧燈高級中學、國立宜蘭高級中學、國立羅東高級中學、



國立蘭陽女子高級中學、四維學校財團法人花蓮縣四維高級中學、花蓮縣私立海星高級中學、花蓮縣立體育高級中等學校、國立玉里高級中學、國立花蓮女子高級中學、國立花蓮高級中學、慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學、未來學校財團法人臺東縣私立育仁高級中學會計室、國立臺東女子高級中學、國立臺東高級中學、國立臺東大學附屬體育高級中學、臺東縣立蘭嶼高級中學、國立金門高級中學、國立馬祖高級中學、國立馬公高級中學

副本：



施養隆 會長

裝

訂



線



2024 第 11 屆高雄國際發明暨設計展

展覽介紹

KIDE高雄國際發明暨設計展（Kaohsiung International Invention & Design Expo）由世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）及台灣發明商品促進協會（TIPPA）共同籌備舉辦，看好南台灣的發明能量，2014年在高雄舉辦第一屆，在國內學校、廠商及國內外政府支持下年年舉辦，每年展出皆有亮點，截至目前已邁入第11屆！透過本展，已帶領台灣與全球共54個國家/地區進行交流，累積全球參展人次已達到30,000人，且超過4000件專利發明品在本展覽曝光，成果豐碩、前景可期。

因應台灣「產官學研」之政策，世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）爭取台灣作為本展覽之主辦國，精心營造一個國際化平台，透過展覽表現、互動交流、評選競賽等活動，落實「促進國際發明技術／觀點之流通、落實創意商品化」之理念。

本展覽企劃諸多現場交流及作品曝光活動，讓來自世界各國的優秀發明家及廠商，藉由媒體及此平台宣傳、分享自己的產品，除了增加產品及發明技術曝光度外，也提供發明家國際化的行銷管道。而對於參展的青年學子來說，不必出國或負擔高額旅費，就能擁有與全球各國製造商或代理商近距離接觸、合作、洽商的寶貴經驗，在學期間即與國際接軌，達到產學官研的乘數效益！



展覽地點

2024 KIDE 第 11 屆高雄國際發明暨設計，展覽日期為 2024 年 12 月 5 日~12 月 7 日，展覽地點位於高雄展覽館。展館位於高雄港「亞洲新灣區」之樞紐，為全國唯一臨海雙核心會展中心，綠色概念地標型展覽館，採輕量化鋼骨波浪造型，完全融入周邊環境並展現海洋城市的特質。多功能的室內、戶外以及水岸活動空間，可激發創意盡情馳騁，創造全新感受的會展體驗。



專業評審團隊

KIDE 高雄國際發明暨設計展舉辦多年來，每年皆透過競賽方式，頒發金、銀、銅及 20 項大會大獎，如 KIDE 大會首獎、KIDE 創新獎、WIIPA 首獎、WIIPA 創新獎、最佳商業潛力獎、最佳創新獎、最佳團隊獎、最佳實驗精神獎、最佳研究獎、最佳女性發明家獎、最佳化學與材料獎、最佳電力與電子獎、最佳機械與設備獎、最佳個人護理產品獎、最佳家居用品獎、最佳生技健康與醫學獎、最佳資訊通訊技術與多媒體獎、最佳教育獎、最佳綠色環保獎、最佳設計獎，鼓勵發明人積極對外發表發明成果。

本於專業評選之原則，WIIPA 每年邀請全球各領域專業人士，組成陣容堅強的評審團隊，針對發明人及其作品進行嚴謹的了解與評分。擁有各自專業領域背景的評審團，抱持對發明的專業理解與熱誠，透過評選互動過程，針對發明人之提案技巧、概念方向、作品特點、設計模式以及後續市場規劃等給予評分及建議，參展團隊不僅能獲得專業的意見回饋，更能透過跨國、跨文化的評審，應證發明成品是否具有全球化、普世性的需求及發展潛力。

評審標準：

創造力 25%：新穎性、獨創性

功能應用 25%：有效解決現有問題、環保議題

表達能力 25%：發明人解說能力、現場操作

商業潛力 25%：成本與售價、品牌行銷策略



President of the
International Jury

Neven Marković,
Croatia

來自全球各國，專業的評審團隊。



產官學交流-政府官員來訪

歷年KIDE高雄國際發明暨設計展，本會除了邀請各國發明人、團隊、評審等發明圈成員參與，亦會邀請相關政府部門作為貴賓，一同參加這場盛會。

相當感謝歷年來，各政府部門對KIDE高雄國際發明暨設計展的熱情參與，如：經濟部智慧財產局局長洪淑敏及科長陳清泉，經濟部國貿局高雄辦事處處長賴國星及盧惠珠處長，外交部南部辦事處處長莊恆盛、劉昶成主任兼副處長，高雄市政府經濟發展副局長林英斌、副局長鄭介松、副局長王宏榮、副局長高鎮遠及科長陳怡良等，皆是KIDE高雄國際發明暨設計展的重要貴賓，出席單位除了在開幕式給予參展者勉勵，更在會展期間與發明人及發明團隊互動交流。

本會特別感謝時任經濟部智慧財產局洪淑敏局長親臨現場，洪局長在開幕式上，向參與者分析台灣當前的研發能力，也提及智慧財產局為發明人建構的加值服務，洪淑敏局長表示，希望能繼續透過產官學合作，一同提升台灣的發明能量。難得可貴的是，洪淑敏局長除了在開幕式上致詞，更在會展期間拜訪各個展位，積極與發明人及發明團隊互動、對話，企圖了解發明圈的現況與需求。

KIDE 高雄國際發明暨設計展作為一個國際平台，我們期許為發明人及發明團隊，搭建起各面向的連結，讓發明人及發明團隊的努力與成果，能被各界看見。



外交部辦事處處長莊恆盛（左2）、經濟部智慧財產局局長洪淑敏（右3）、高雄市政府經濟發展局副局長高鎮遠（右1）與本會會長謝曼麗（左3）合影。

早鳥報名-加碼專案

「謝新民全球發明獎學金」為鼓勵發明人勇於創作、培養競爭力，因此，本獎學金提供「2024 KIDE高雄國際發明暨設計展」補助專案。

報名參加「2024 KIDE高雄國際發明暨設計展」3件作品，可以申請「2025曼谷國際發明展」1件作品參展費(價值新台幣35,000元)全額補助，不包含團費。免費範圍包含作品之報名費、展位費、評審費、桌椅、電力，若該單位無派員親自參賽，則視同放棄，無法折抵現金。

補助款申請至 113 年 9 月 30 日止，若該額度提前用罄，即停止補助，請速報名以免向隅。

曼谷國際發明展小檔案

「曼谷國際發明展」由泰國國家研究委員會主辦，是「泰國發明家節」慶祝活動的一部分，本展覽旨在活絡發明活動，成為泰國與國際發明人合作交流、展示彼此成果的國家級展覽。活動分為典禮、國際展覽、研討會等，並展示具潛力的創新作品。



KIDE 報名資訊：

- 參展費 20,000 元/件，包含 8 位發明人報名費、展位費、電力、評比費
- 報名日期自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 10 月 15 日止
- 02-8772-3898
- wiipa168@wiipa.org.tw
- www.tippa.org.tw

2024 KIDE 高雄國際發明暨設計展

報名表

參賽單位	中文名稱： 英文名稱： 聯絡人： 連絡電話： 電子信箱：
參賽作品	中文名稱： 英文名稱：
參賽人 (至多 8 位)	參賽單位：(中文) 參賽單位：(英文，印製獎狀) 中文姓名： 英文姓名：(印製獎狀，請與護照相同) 職 稱： 出生縣市：(縣市政府接見)
	參賽單位：(中文) 參賽單位：(英文，印製獎狀) 中文姓名： 英文姓名：(印製獎狀，請與護照相同) 職 稱： 出生縣市：(縣市政府接見)
	參賽單位：(中文) 參賽單位：(英文，印製獎狀) 中文姓名： 英文姓名：(印製獎狀，請與護照相同) 職 稱： 出生縣市：(縣市政府接見)
	參賽單位：(中文) 參賽單位：(英文，印製獎狀) 中文姓名： 英文姓名：(印製獎狀，請與護照相同) 職 稱： 出生縣市：(縣市政府接見)

2024 KIDE 高雄國際發明暨設計展

報名表

專利申請	<input type="checkbox"/> 已核准號碼_____
	<input type="checkbox"/> 申請中案號_____
	<input type="checkbox"/> 尚未申請
作品屬性	<input type="checkbox"/> 已商品化
	<input type="checkbox"/> 原型
	<input type="checkbox"/> 模型
	<input type="checkbox"/> 圖稿
作品簡介	中文摘要：
	英文摘要：
作品照片	
參賽單位 logo	
報名類別	<input type="checkbox"/> 發明競賽
	<input type="checkbox"/> 設計競賽

2024 KIDE 高雄國際發明暨設計展

報名表

發明類別 (限勾選一項)	<input type="checkbox"/> 農業 <input type="checkbox"/> 自動化與製造業 <input type="checkbox"/> 汽車、航空與運輸 <input type="checkbox"/> 美容、健身與運動 <input type="checkbox"/> 生物技術 <input type="checkbox"/> 建築與結構 <input type="checkbox"/> 兒童及特殊照護 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 環境與能源 <input type="checkbox"/> 設備、電子產品與機械 <input type="checkbox"/> 家用及辦公用品 <input type="checkbox"/> 通訊技術與視聽設備 <input type="checkbox"/> 原物料 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 其它
設計類別 (限勾選一項)	<input type="checkbox"/> 工藝設計 <input type="checkbox"/> 商業設計 <input type="checkbox"/> 時尚設計 <input type="checkbox"/> 室內設計 <input type="checkbox"/> 多媒體設計 <input type="checkbox"/> 印刷包裝設計 <input type="checkbox"/> 建築設計 <input type="checkbox"/> 電子設計 <input type="checkbox"/> 工業設計 <input type="checkbox"/> 景觀設計 <input type="checkbox"/> 模型設計 <input type="checkbox"/> 視覺傳達設計
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. Word 檔報名表請勿轉為 PDF 檔 2. 海報尺寸：90cmx150cm 3. 檔案傳送：wiipa168@wiipa.org.tw 4. 連絡電話：02-8772-3898 5. 截止日期：2024 年 10 月 15 日
匯款資訊	台灣發明商品促進協會 元大銀行營業部 00108253826215